



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 24322000000312684812

开票日期: 2024年08月23日

购买方信息	名称: 苏州华芯微电子股份有限公司				销售方信息	名称: 江苏芯丰集成电路有限公司																																			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 913205007244068662					统一社会信用代码/纳税人识别号: 91320903MA22DQUG6W																																			
<table><tr><th>项目名称</th><th>规格型号</th><th>单 位</th><th>数 量</th><th>单 价</th><th>金 额</th><th>税率/征收率</th><th>税 额</th></tr><tr><td>*集成电路*封装芯片</td><td>HS0986A SOP16</td><td>只</td><td>80</td><td>11.0619469026549</td><td>884.96</td><td>13%</td><td>115.04</td></tr><tr><td>*集成电路*封装芯片</td><td>HS2300-P SOP14</td><td>只</td><td>901098</td><td>0.0575221238938</td><td>51833.07</td><td>13%</td><td>6738.30</td></tr><tr><td>*集成电路*封装芯片</td><td>HS2303-P SOP16</td><td>只</td><td>552236</td><td>0.0619469026549</td><td>34209.31</td><td>13%</td><td>4447.21</td></tr></table>										项目名称	规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额	*集成电路*封装芯片	HS0986A SOP16	只	80	11.0619469026549	884.96	13%	115.04	*集成电路*封装芯片	HS2300-P SOP14	只	901098	0.0575221238938	51833.07	13%	6738.30	*集成电路*封装芯片	HS2303-P SOP16	只	552236	0.0619469026549	34209.31	13%	4447.21
项目名称	规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额																																		
*集成电路*封装芯片	HS0986A SOP16	只	80	11.0619469026549	884.96	13%	115.04																																		
*集成电路*封装芯片	HS2300-P SOP14	只	901098	0.0575221238938	51833.07	13%	6738.30																																		
*集成电路*封装芯片	HS2303-P SOP16	只	552236	0.0619469026549	34209.31	13%	4447.21																																		
合 计					¥86927.34		¥11300.55																																		
价税合计 (大写)			⊗ 玖万捌仟贰佰贰拾柒圆捌角玖分				(小写) ¥98227.89																																		
备注	销方开户银行: 中国农业银行股份有限公司盐城中汇支行; 银行账号: 10400101040258099;																																								

开票人: 周曰莲